GMM ITG

GI/GMM/ITG

RSS-Fachgruppe
Layoutentwurf

Fachgruppen-treffen Reutlingen 09.02.2015

Agenda

10.00	Begrüßung, Vorstellungsrunde, Tagesordnung anschl. Vorstellung Robert Bosch GmbH, Mathias Reimann
10.15	Einführungsvortrag und Diskussion **Einführug in das Thema MEMS- und 3D-Entwurf** Rainer Brück, Uni Siegen
10.30	Fachvortrag und Diskussion **MEMS-Entwicklung und -produktion bei Bosch in Reutlingen** Mathias Reimann, Johannes Selhorst, Robert Bosch GmbH
11.00	Fachvortrag und Diskussion **3D-Entwurf für MEMS und Halbleiter** Gerold Schröpfer, Coventor S.a.r.l.
11.35	Fachvortrag und Diskussion **3D IC Implementation Flow** Reinhard Fobbe, Cadence Design Systems GmbH
12.05	Fachvortrag und Diskussion **Charakterisierung und Verifikation von 3D-ICs und MEMS mit Calibre** Hartmut Marquardt, Mentor Graphics GmbH
12.40	Mittagspause
13.40	Fachvortrag und Diskussion **2.5D and 3D chips with TSVs at ams AG** Jochen Kraft, ams AG
14.10	Fachvortrag und Diskussion **3D Design Flow aus Designer-Sicht** Andy Heinig, FhG EAS Dresden
14.40	Organisatorisches, Verschiedenes
15.00	Ende des Fachgruppentreffens